

# 國立虎尾科技大學電機工程系福懋科技獎學金申請辦法

115年3月11日114學年度第4次系務會議通過

## 一、緣起及目的

福懋科技股份有限公司為國際級之專業構裝、測試與模組一元化服務公司，長期深耕半導體產業，致力於提供晶圓測試、IC封裝與測試服務、LED晶粒後段代工服務及相關技術研發。為積極培育半導體專業人才，並鼓勵本系優秀學生精進專業能力，特設立「福懋科技獎學金」，以獎助本系表現優異之學生。

## 二、獎學金額度

每學年度提供新臺幣十萬元整。

## 三、名額

每學年五名。

## 四、金額

每名每學年新臺幣兩萬元整。

## 五、申請資格

1. 本校電機工程系在學學生（含大學部及研究所）。
2. 上學年度學業成績平均八十分以上。
3. 操行成績達八十分以上。
4. 無重大違規紀錄。

## 六、申請方式及時間

每學年第一學期開學後四週內，依照一般獎學金申請程序提出本獎學金申請。

## 七、審核及程序

1. 由系主任組成本獎學金委員會進行審核。
2. 除申請條件外之其他成績表現，半導體相關專業能力列為重點。
3. 未獲得本獎學金之學生優先。
4. 經審核通過之受獎人，報請校長核定。

## 八、附註

1. 本獎學金之獲得不限制學生對其他獎學金之申請。
2. 本獎學金之申請資格、名額及額度等相關事項，得由本獎學金委員會酌情規劃並調整之。
3. 本辦法經系務會議通過，並經核定後實施，修正時亦同。

# 國立虎尾科技大學電機工程系

## 福懋科技獎學金申請表

年 月 日填

姓名		學號		年級班別	
操行成績			學業成績		
修課紀錄					
E-mail				行動電話	
<p>1. 個人履歷簡要自述及有利審查之資料（可以附件方式呈現）。</p> <p>2. 申請學生在申請時需繳交500字以上的自傳，闡述成長背景、學習經驗、未來展望、對於電機學理的反思等。</p>					
申請人簽名：_____ 日期：____年____月____日					
導師簽章：_____ 日期：____年____月____日					

請確認以上資料之正確性，並同意本資料提供福懋科技獎學金申請使用。